

Hyper Multi TOPLED®
Hyper-Bright LED
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant

LSB T676

Vorläufige Daten / Preliminary Data

Abgekündigt nach OS-PD-2005-002
Obsolete acc. to OS-PD-2005-002



Besondere Merkmale

- **Gehäusotyp:** weißes P-LCC-4 Gehäuse, farbloser klarer Verguss
- **Besonderheit des Bauteils:** extrem breite Abstrahlcharakteristik; ideal für Hinterleuchtung und Einkopplung in Lichtleiter
- **Wellenlänge:** 633 nm (super-rot), 467 nm (blau)
- **Abstrahlwinkel:** Lambertscher Strahler (120°)
- **Technologie:** InGaAlP (super-rot); GaN (blau)
- **optischer Wirkungsgrad:** 7 lm/W (super-rot), 1 lm/W (blau)
- **Gruppierungsparameter:** Lichtstärke
- **Verarbeitungsmethode:** für alle SMT-Bestücktechniken geeignet
- **Lötmethode:** IR Reflow Löten und Wellenlöten (TTW)
- **Vorbehandlung:** nach JEDEC Level 2
- **Gurtung:** 8-mm Gurt mit 2000/Rolle, ø180 mm oder 8000/Rolle, ø330 mm
- **ESD-Festigkeit:** ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-B

Anwendungen

- optischer Indikator
- Einkopplung in Lichtleiter
- Hinterleuchtung (LCD, Schalter, Tasten, Displays, Werbebeleuchtung, Allgemeinbeleuchtung)

Features

- **package:** white P-LCC-4 package, colorless clear resin
- **feature of the device:** extremely wide viewing angle; ideal for back lighting and coupling into light guides
- **wavelength:** 633 nm (super-red), 467 nm (blue)
- **viewing angle:** Lambertian Emitter (120°)
- **technology:** InGaAlP (super-red); GaN (blue)
- **optical efficiency:** 7 lm/W (super-red), 1 lm/W (blue)
- **grouping parameter:** luminous intensity
- **assembly methods:** suitable for all SMT assembly methods
- **soldering methods:** IR reflow soldering and TTW soldering
- **preconditioning:** acc. to JEDEC Level 2
- **taping:** 8 mm tape with 2000/reel, ø180 mm or 8000/reel, ø330 mm
- **ESD-withstand voltage:** up to 2 kV acc. to JESD22-A114-B

Applications

- optical indicators
- coupling into light guides
- backlighting (LCD, switches, keys, displays, illuminated advertising, general lighting)

Bestellinformation
Ordering Information

Type	Emissionsfarbe	Lichtstärke ^{1) Seite 16} Luminous Intensity ^{1) page 16}		Bestellnummer
Type	Color of Emission	$I_F = 10 \text{ mA}$ $I_V \text{ (mcd)}$		Ordering Code
		super-red	blue	
■ LSB T676-N1P2-1+K1L2-1	super-red / blue	28.0 ...71.0	7.1...18.0	Q65110A2441

- Abgekündigt nach OS-PD-2005-002
 Obsolete acc. to OS-PD-2005-002
 Letzte Bestellung / Last Order: 2005-08-31
 Letzte Lieferung / Last Delivery: 2006-02-28

*Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe **Seite 5** für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt und Farbe geliefert. Z.B.: LSB T676-N1P2-1+K1L2-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen N1, N2, P1 oder P2 für super-red enthalten ist.
 Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.*

*Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LSB T676-N1P2-1+K1L2-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf **Seite 4** spezifizierten Grenzen geliefert wird.
 Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.*

*Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see **page 5** for explanation). Only one group per color will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups per color on each reel). E.g. LSB T676-N1P2-1+K1L2-1 means that only one group N1, N2, P1 or P2 for super-red will be shippable for any one reel and color.
 In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.*

*In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one reel. E.g. LSB T676-N1P2-1+K1L2-1 means that the device will be shipped within the specified limits as stated on **page 4**.
 In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable.*

Grenzwerte
Maximum Ratings

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Werte Values		Einheit Unit
		super red	blue	
Betriebstemperatur Operating temperature range	T_{op}	– 40 ... + 100		°C
Lagertemperatur Storage temperature range	T_{stg}	– 40 ... + 100		°C
Sperrschichttemperatur Junction temperature	T_j	+ 100		°C
Durchlassstrom Forward current ($T_A=25^\circ\text{C}$)	I_F	30	20	mA
Stoßstrom Surge current $t \leq 10 \mu\text{s}$, $D = 0.005$, $T_A=25^\circ\text{C}$	I_{FM}	1	0.2	A
Sperrspannung ^{3) Seite 16} Reverse voltage ^{3) page 16} ($T_A=25^\circ\text{C}$)	V_R	12	5	V
Leistungsaufnahme Power consumption ($T_A=25^\circ\text{C}$)	P_{tot}	80	90	mW
Wärmewiderstand Thermal resistance				
Sperrschicht / Umgebung ^{4) Seite 16} Junction / air ^{4) page 16}	1 chip on $R_{th JA}$	580		K/W
	2 chips on $R_{th JA}$	790		K/W
Sperrschicht / Löt看 Junction / solder point	1 chip on $R_{th JS}$	340		K/W
	2 chips on $R_{th JS}$	470		K/W

Kennwerte
Characteristics
 $(T_A = 25\text{ °C})$

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Werte Values		Einheit Unit
		super red	blue	
Wellenlänge des emittierten Lichtes (typ.) Wavelength at peak emission $I_F = 10\text{ mA}$	λ_{peak}	645	428	nm
Dominantwellenlänge ^{5) Seite 16} Dominant wavelength ^{5) page 16} $I_F = 10\text{ mA}$	λ_{dom}	633 ± 6	467 ± 5	nm
Spektrale Bandbreite bei 50 % $I_{\text{rel max}}$ (typ.) Spectral bandwidth at 50 % $I_{\text{rel max}}$ $I_F = 10\text{ mA}$	$\Delta\lambda$	16	60	nm
Abstrahlwinkel bei 50 % I_V (Vollwinkel) (typ.) Viewing angle at 50 % I_V	2ϕ	120	120	Grad deg.
Durchlassspannung ^{6) Seite 16} (min.) Forward voltage ^{6) page 16} (typ.) $I_F = 10\text{ mA}$ (max.)	V_F V_F V_F	1.8 2.0 2.3	2.9 3.5 4.1	V V V
Sperrstrom (typ.) Reverse current (max.) $V_R = 12\text{ V}$ (super-red), $V_R = 5\text{ V}$ (blue)	I_R I_R	0.01 10	0.01 10	μA μA
Temperaturkoeffizient von λ_{peak} (typ.) Temperature coefficient of λ_{peak} $I_F = 10\text{ mA}$; $-10^\circ\text{C} \leq T \leq 100^\circ\text{C}$	$TC_{\lambda_{\text{peak}}}$	0.14	0.004	nm/K
Temperaturkoeffizient von λ_{dom} (typ.) Temperature coefficient of λ_{dom} $I_F = 10\text{ mA}$; $-10^\circ\text{C} \leq T \leq 100^\circ\text{C}$	$TC_{\lambda_{\text{dom}}}$	0.05	0.03	nm/K
Temperaturkoeffizient von V_F (typ.) Temperature coefficient of V_F $I_F = 10\text{ mA}$; $-10^\circ\text{C} \leq T \leq 100^\circ\text{C}$	TC_V	- 2.0	- 3.1	mV/K
Optischer Wirkungsgrad (typ.) Optical efficiency $I_F = 10\text{ mA}$	η_{opt}	7	1	lm/W

Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups

Helligkeitsgruppe Brightness Group	Lichtstärke ^{1) Seite 16} Luminous Intensity ^{1) page 16} I_V (mcd)	Lichtstrom ^{2) Seite 16} Luminous Flux ^{2) page 16} Φ_V (lm)
K1	7.1 ... 9.0	24 (typ.)
K2	9.0 ... 11.2	30 (typ.)
L1	11.2 ... 14.0	40 (typ.)
L2	14.0 ... 18.0	50 (typ.)
M1	18.0 ... 22.4	60 (typ.)
M2	22.4 ... 28.0	75 (typ.)
N1	28.0 ... 35.5	95 (typ.)
N2	35.5 ... 45.0	120 (typ.)
P1	45.0 ... 56.0	150 (typ.)
P2	56.0 ... 71.0	190 (typ.)

Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe die aus allen erreichbaren Helligkeitsgruppen bestehen.
Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.

Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of all individual brightness groups.
Individual brightness groups cannot be ordered.

Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label

Beispiel: N2-1+L1-1

Example: N2-1+L1-1

Helligkeitsgruppe Brightness Group (super-red)	Wellenlänge (keine Gruppierung) Wavelength (no grouping) (super-red)	Helligkeitsgruppe Brightness Group (blue)	Wellenlänge (keine Gruppierung) Wavelength (no grouping) (blue)
N2	1	L1	1

Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Helligkeitsgruppe pro Farbe enthalten.

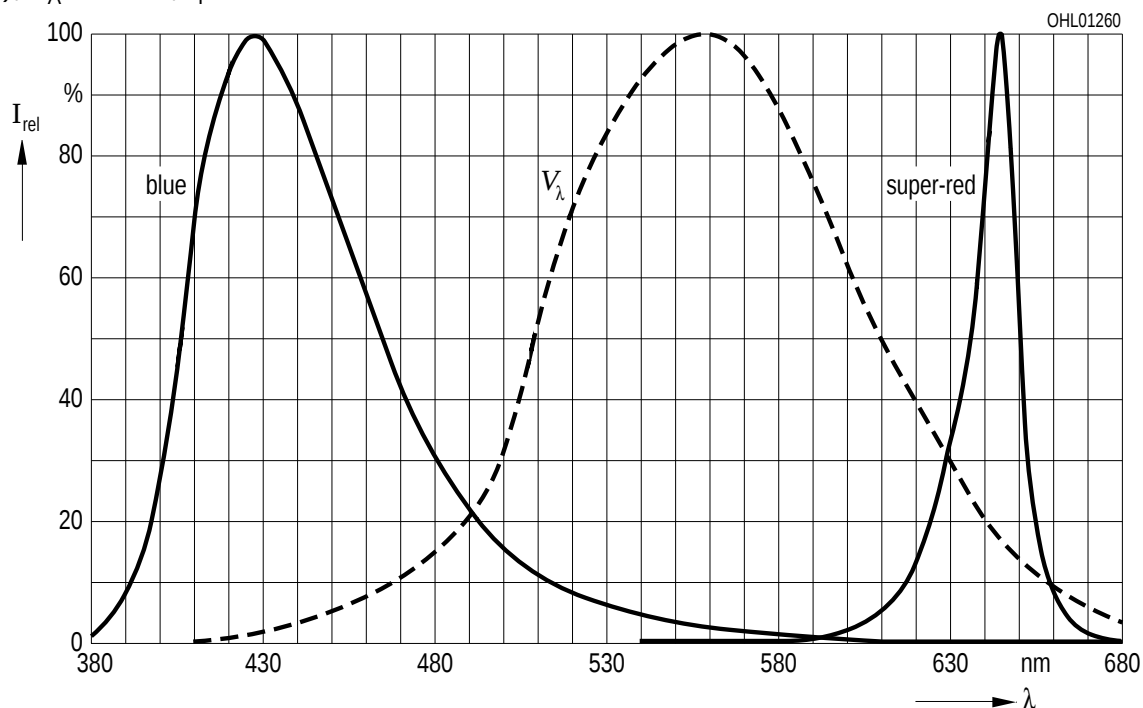
Note: No packing unit / tape ever contains more than one brightness group for each color.

Relative spektrale Emission²⁾ Seite 16

Relative Spectral Emission²⁾ page 16

$V(\lambda)$ = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve

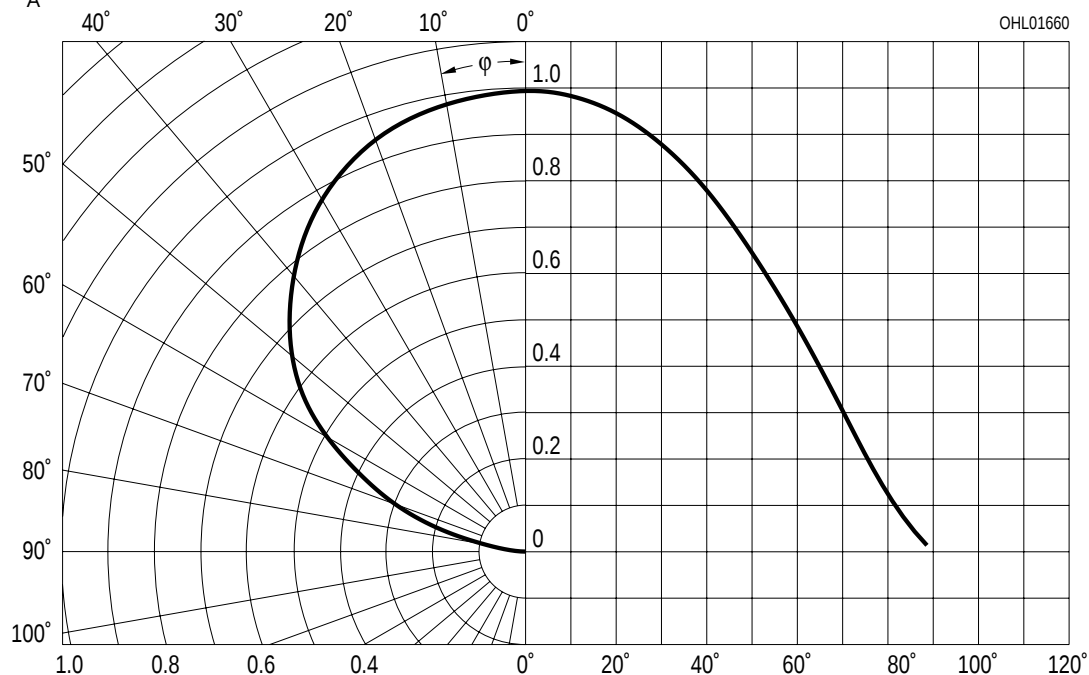
$I_{\text{rel}} = f(\lambda)$; $T_A = 25^\circ\text{C}$; $I_F = 10\text{ mA}$



Abstrahlcharakteristik²⁾ Seite 16

Radiation Characteristic²⁾ page 16

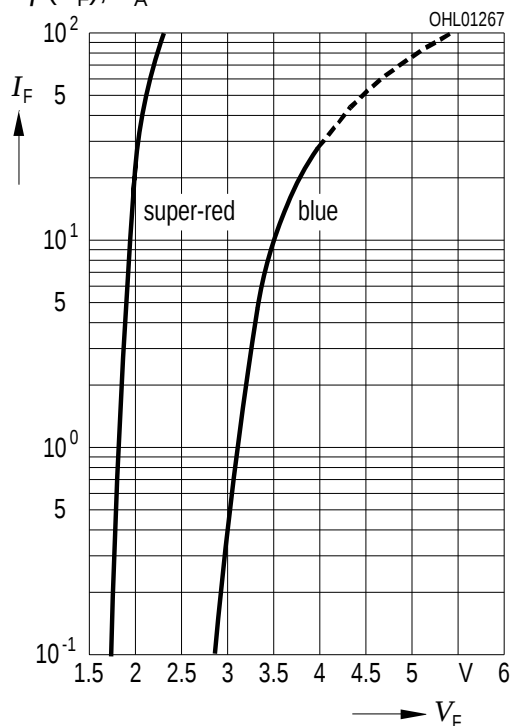
$I_{\text{rel}} = f(\varphi)$; $T_A = 25^\circ\text{C}$



Durchlassstrom^{2) 7) Seite 16}

Forward Current^{2) 7) page 16}

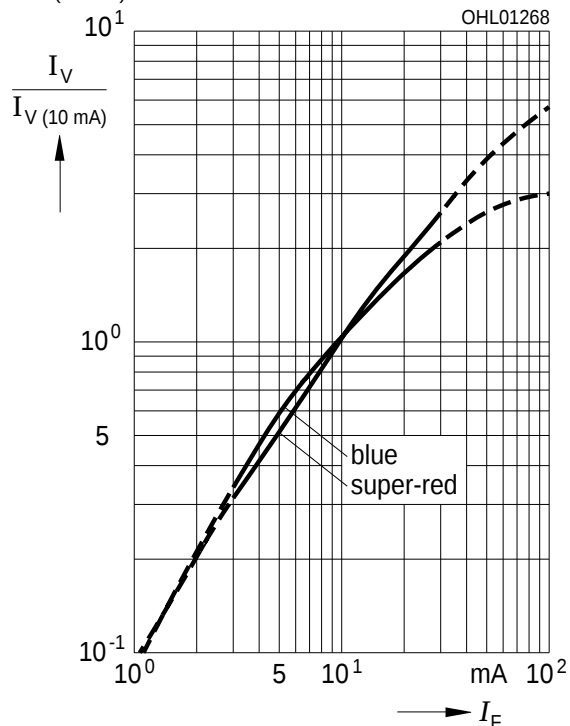
$I_F = f(V_F); T_A = 25^\circ\text{C}$



Relative Lichtstärke^{2) 7) Seite 16}

Relative Luminous Intensity^{2) 7) page 16}

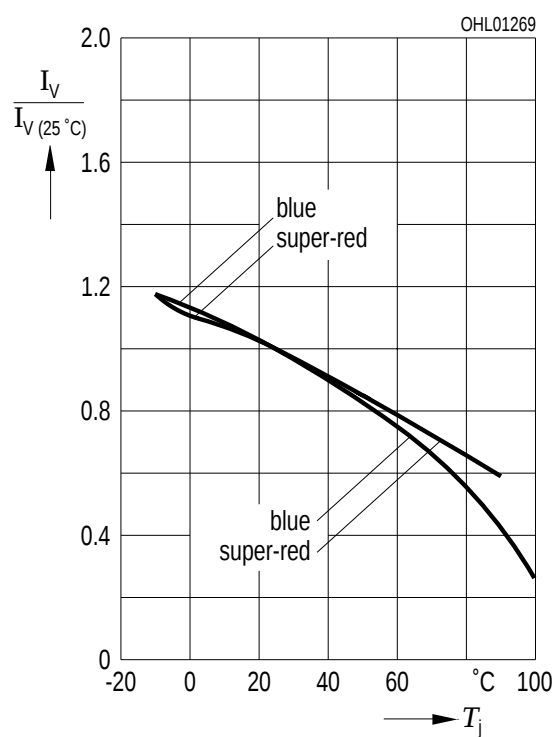
$I_V/I_{V(10\text{ mA})} = f(I_F); T_A = 25^\circ\text{C}$



Relative Lichtstärke^{2) Seite 16}

Relative Luminous Intensity^{2) page 16}

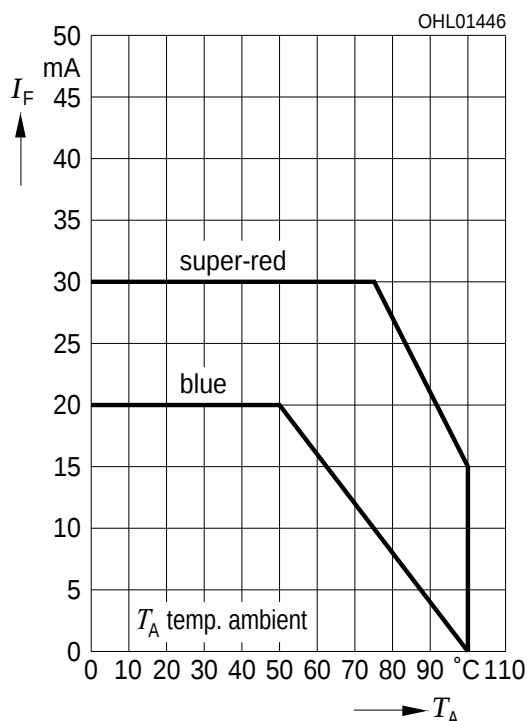
$I_V/I_{V(25^\circ\text{C})} = f(T_j); I_F = 10\text{ mA}$



Maximal zulässiger Durchlassstrom

Max. Permissible Forward Current

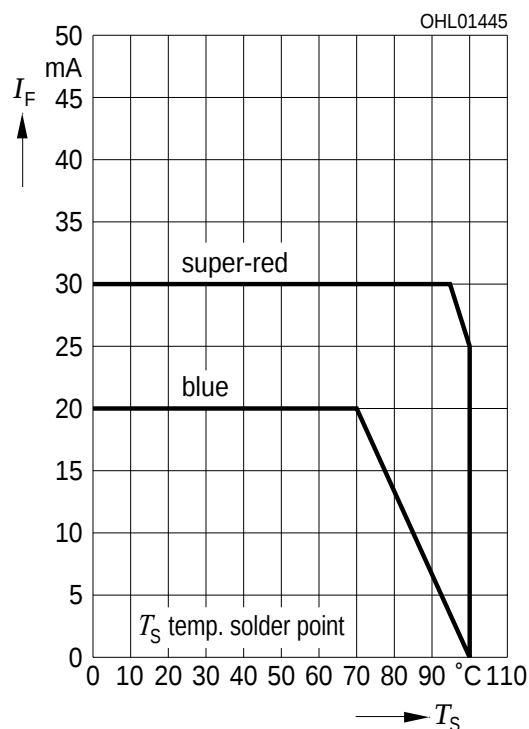
$I_F = f(T)$; 1 chip on



Maximal zulässiger Durchlassstrom

Max. Permissible Forward Current

$I_F = f(T)$; 1 chip on



Maximal zulässiger Durchlassstrom

Max. Permissible Forward Current

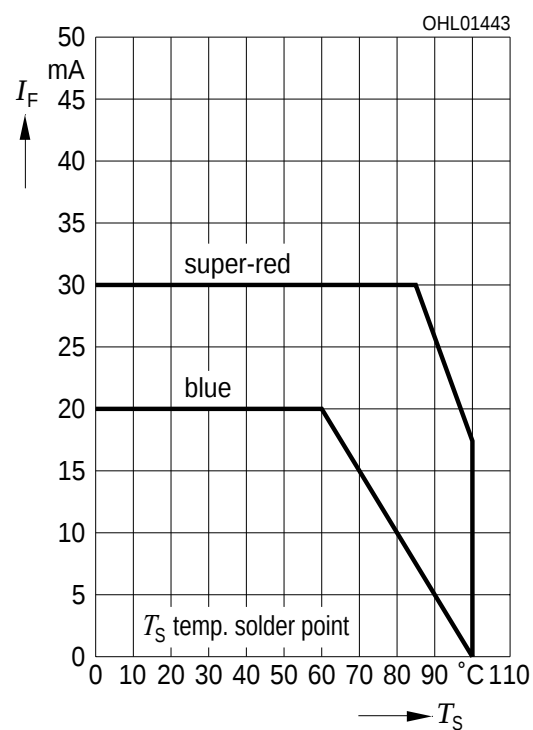
$I_F = f(T)$; 2 chips on



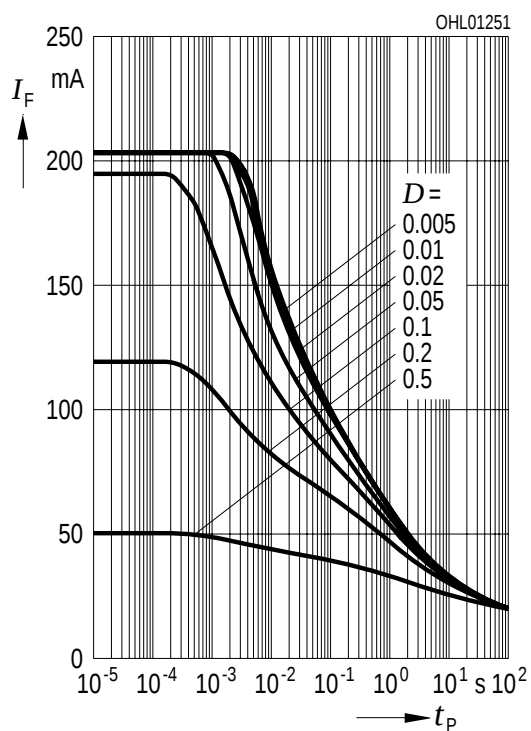
Maximal zulässiger Durchlassstrom

Max. Permissible Forward Current

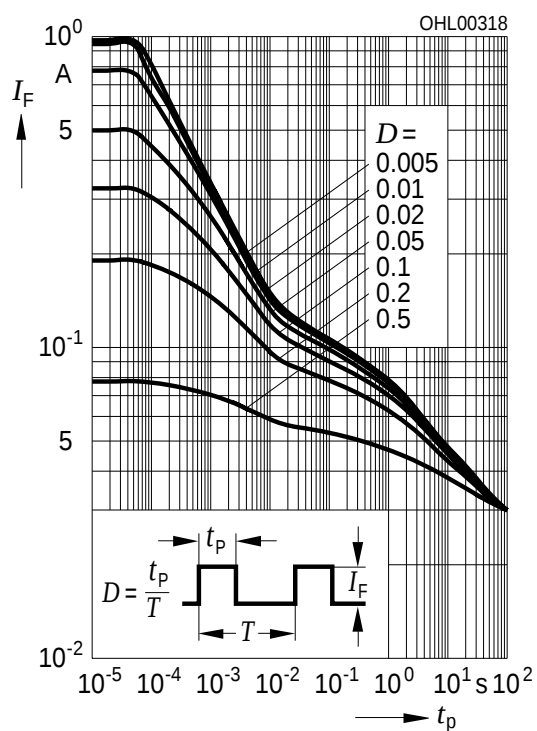
$I_F = f(T)$; 2 chips on



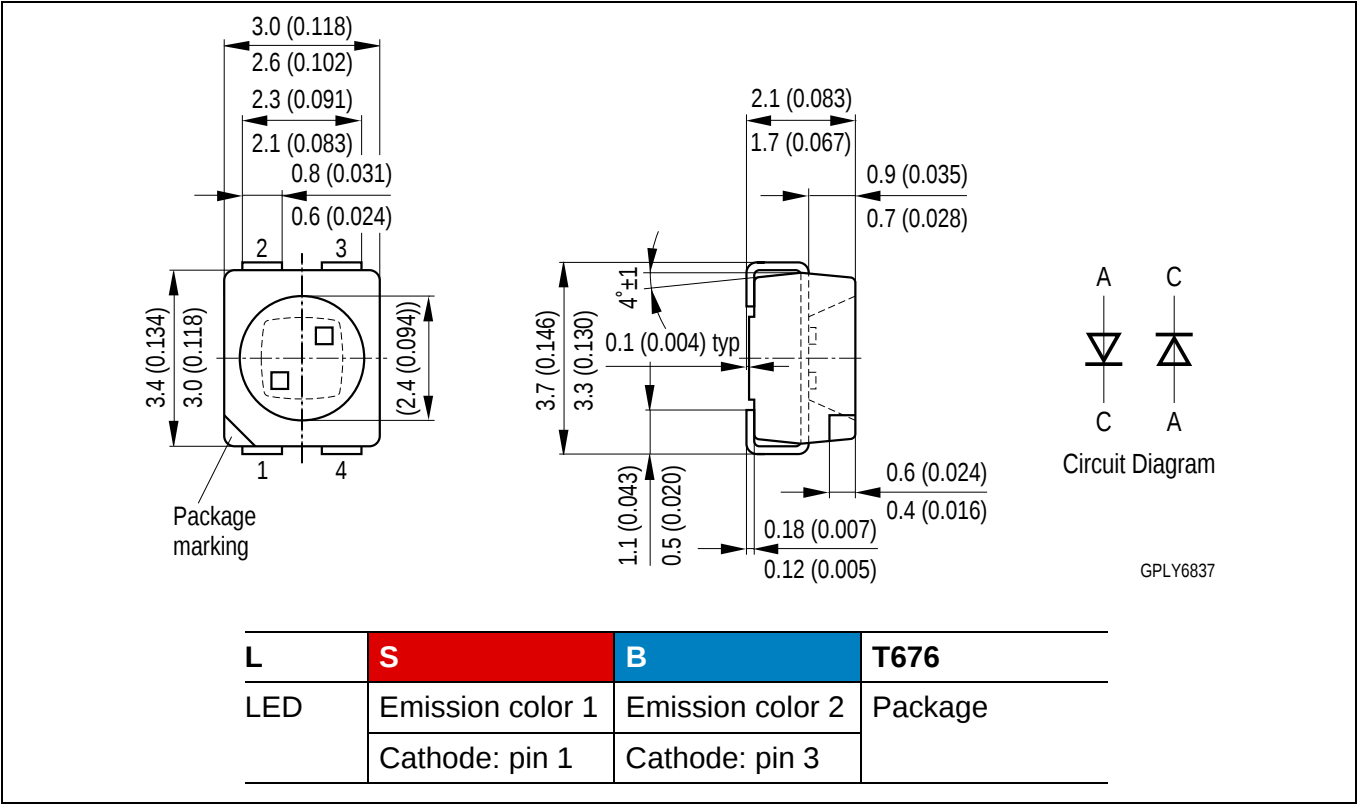
Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$
Permissible Pulse Handling Capability
 Duty cycle $D = \text{parameter}$, $T_A = 25^\circ\text{C}$
blue



Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$
Permissible Pulse Handling Capability
 Duty cycle $D = \text{parameter}$, $T_A = 25^\circ\text{C}$
super red



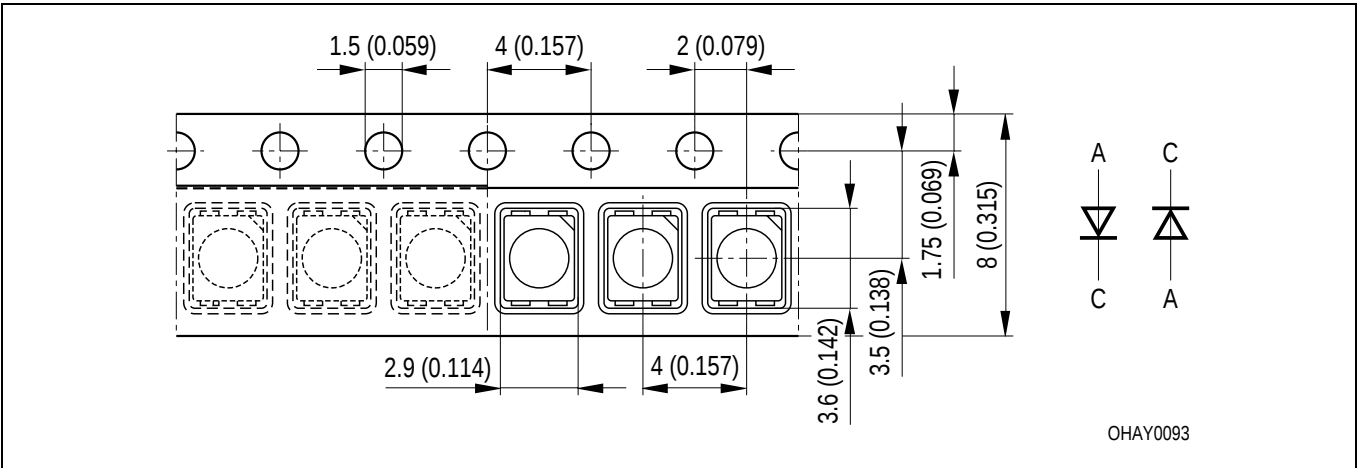
Maßzeichnung⁸⁾ Seite 16
Package Outlines⁸⁾ page 16



Gewicht / Approx. weight: 35 mg

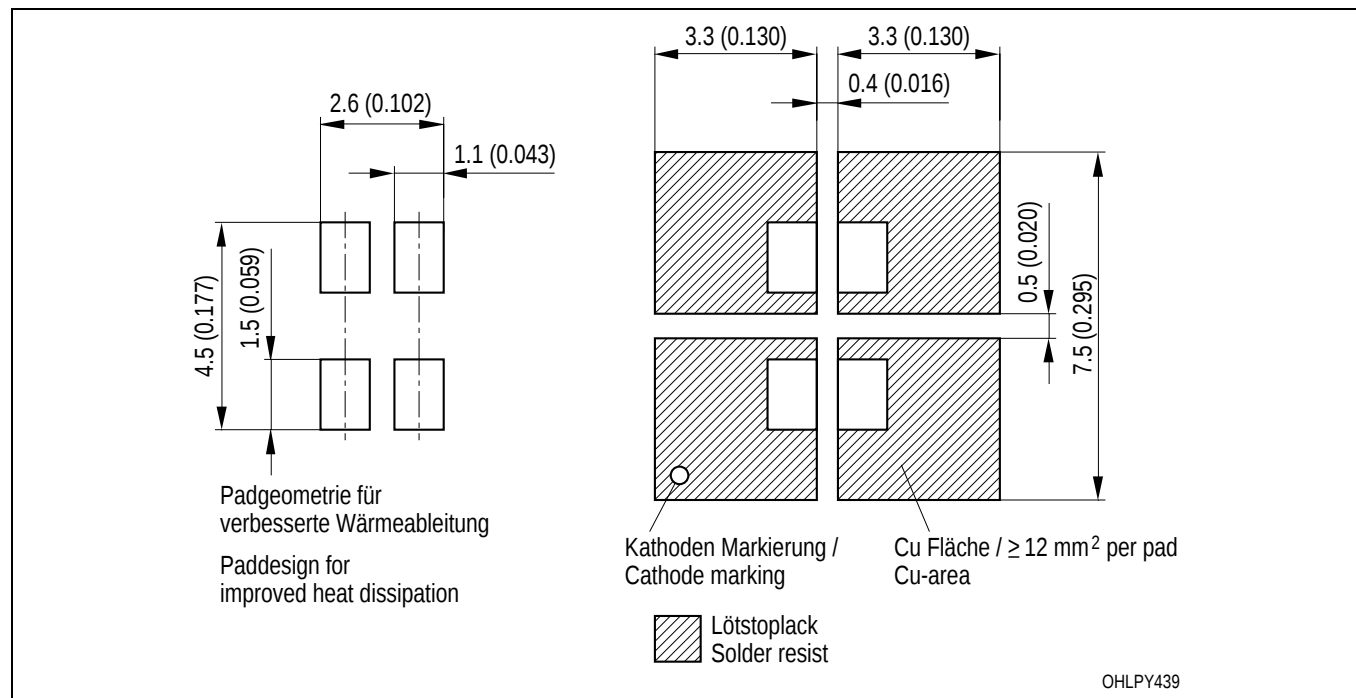
Gurtung / Polarität und Lage⁸⁾ Seite 16 Verpackungseinheit 2000/Rolle, ø180 mm
oder 8000/Rolle, ø330 mm

Method of Taping / Polarity and Orientation⁸⁾ page 16 Packing unit 2000/reel, ø180 mm
or 8000/reel, ø330 mm



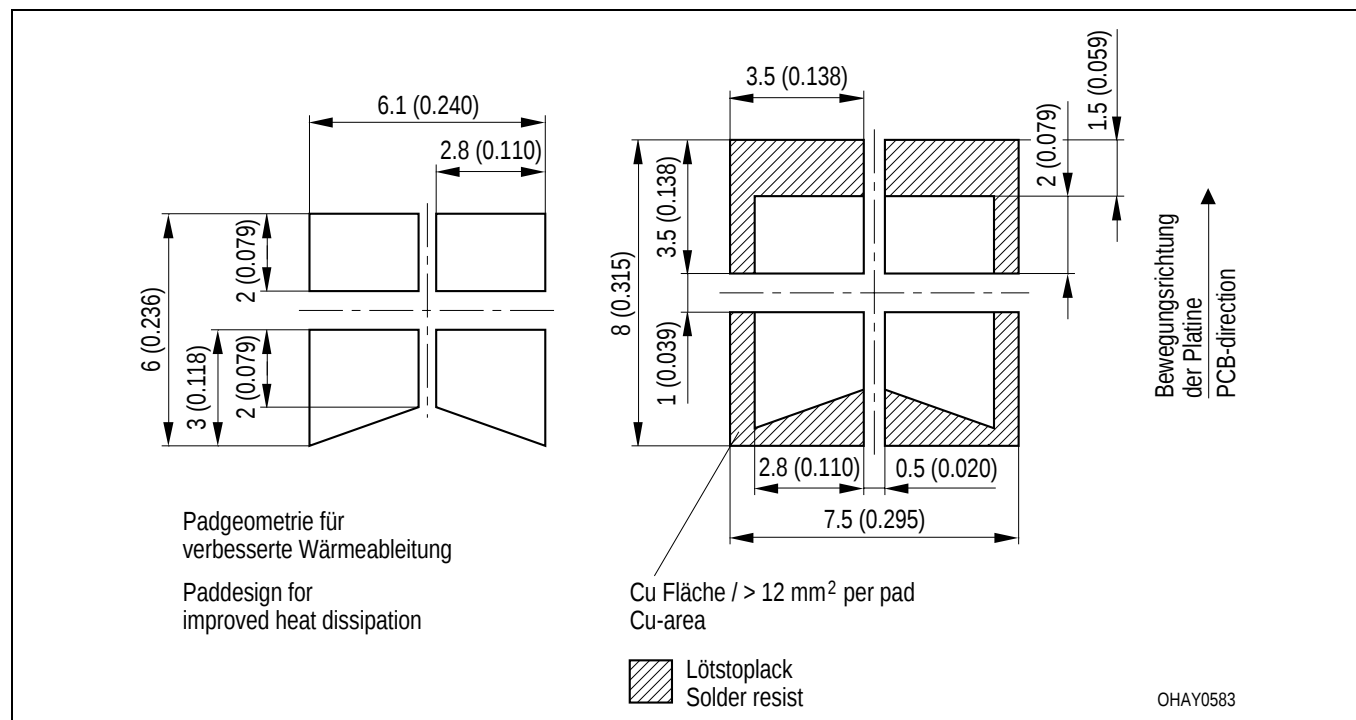
Empfohlenes Lötpaddesign⁸⁾ Seite 16 Recommended Solder Pad⁸⁾ page 16

IR Reflow Löten IR Reflow Soldering



Empfohlenes Lötpaddesign⁸⁾ Seite 16 Recommended Solder Pad⁸⁾ page 16

Wellenlöten (TTW) TTW Soldering



Lötbedingungen

Soldering Conditions

IR-Reflow Lötprofil für bleifreies Löt

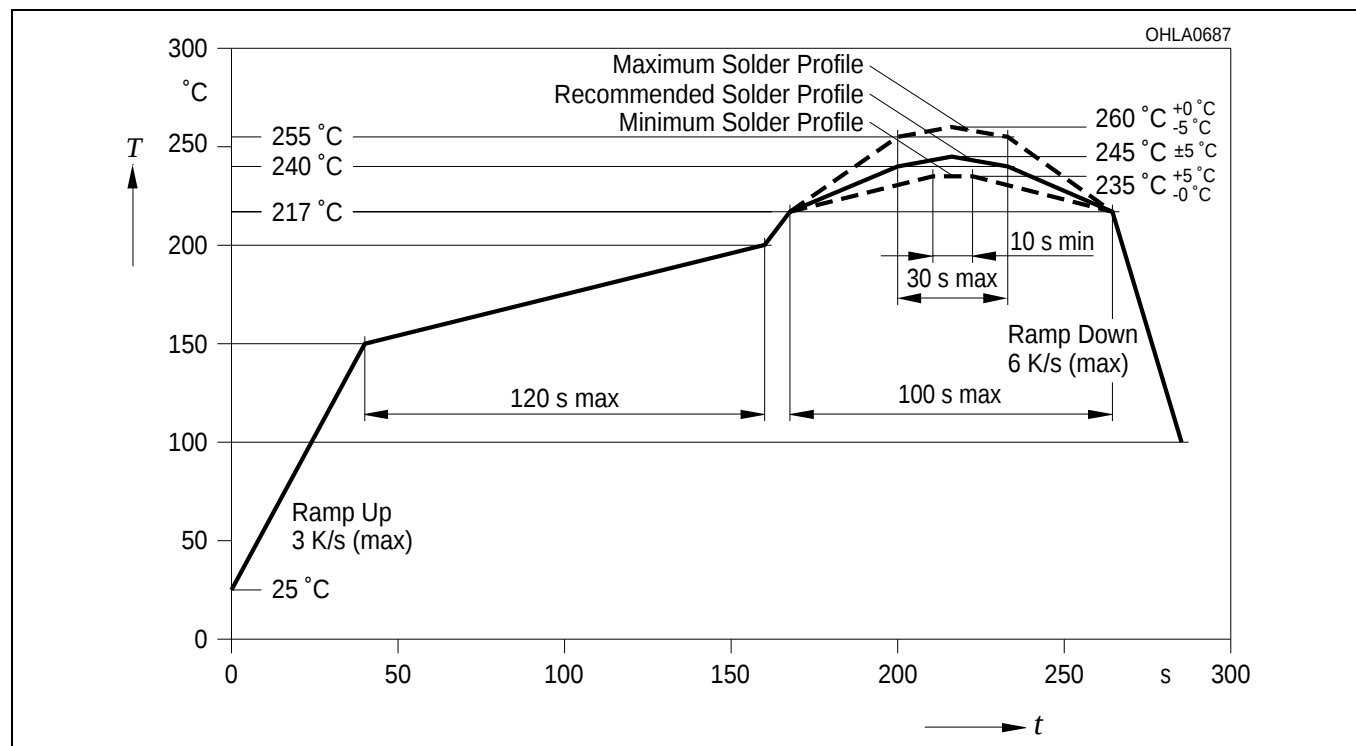
IR Reflow Soldering Profile for lead free soldering

Vorbehandlung nach JEDEC Level 2

Preconditioning acc. to JEDEC Level 2

(nach J-STD-020B)

(acc. to J-STD-020B)

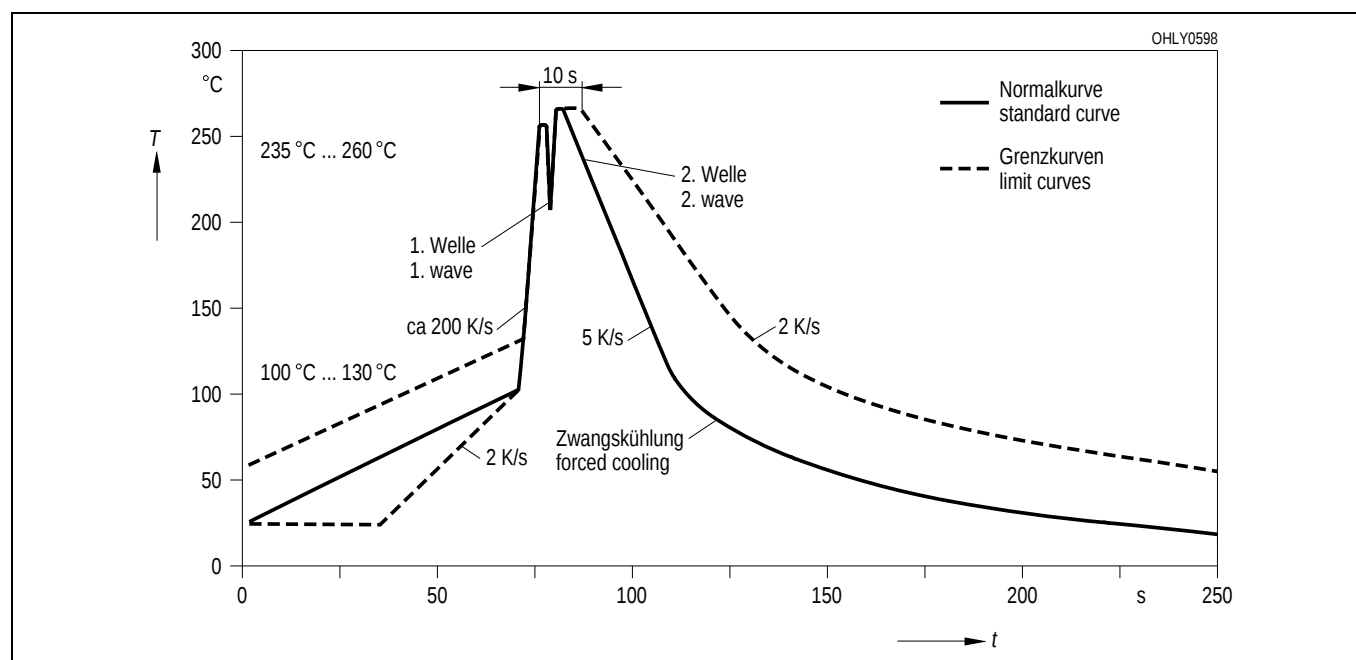


Wellenlöt (TTW)

TTW Soldering

(nach CECC 00802)

(acc. to CECC 00802)



Barcode-Produkt-Etikett (BPL)

Barcode-Product-Label (BPL)

OSRAM Opto Semiconductors


Lxx xxxx Bin1: Bin Information Color 1
Product Name Bin2: Bin Information Color 2
Bin3:

(6P) BATCH NO: Batch Number


RoHS Compliant ML Temp ST
2 245 C RT



(1T) LOT NO: Lot Number (9D) D/C: Date Code


Additional TEXT
R077 DEMY
PACKVAR: Packing Type

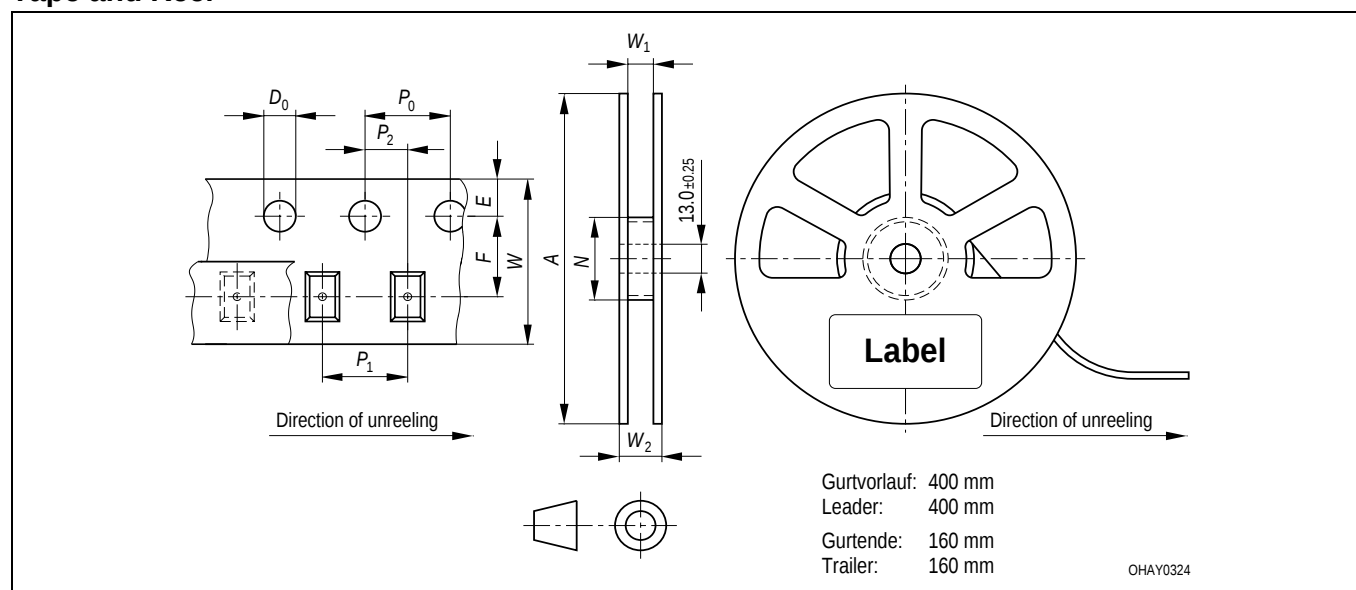
(X) PROD NO: Product Code (Q) QTY: Product Quantity per Reel (G) GROUP: Color 1 Color 2
X-X-X-X+X-X-X-X


Forward Voltage Group
Wavelength Group
Brightness Group

OHA22043

Gurtverpackung

Tape and Reel



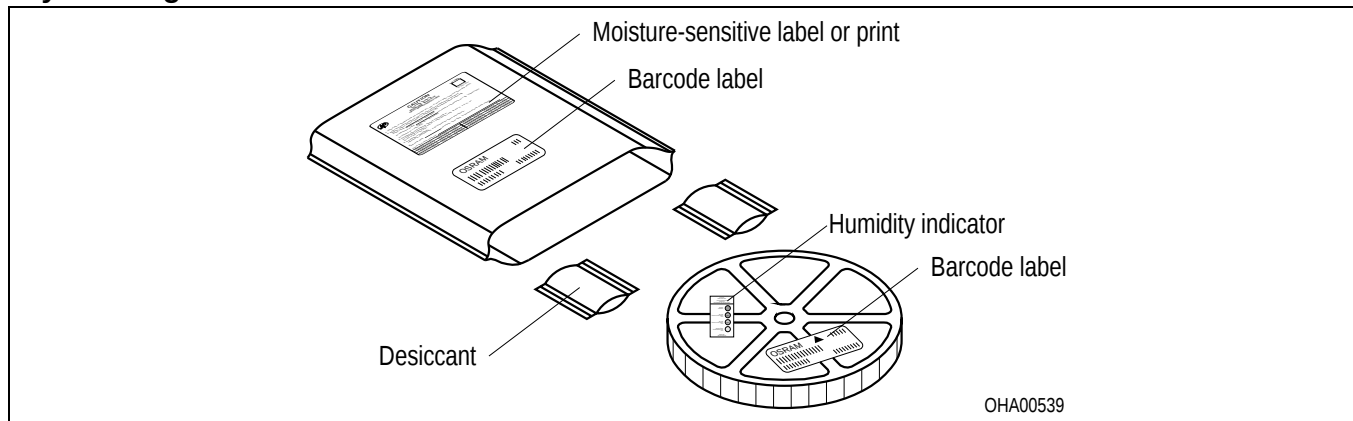
Tape dimensions in mm (inch)

W	P ₀	P ₁	P ₂	D ₀	E	F
8 ^{+0.3} _{-0.1}	4 ± 0.1 (0.157 ± 0.004)	4 ± 0.1 (0.157 ± 0.004)	2 ± 0.05 (0.079 ± 0.002)	1.5 ± 0.1 (0.059 ± 0.004)	1.75 ± 0.1 (0.069 ± 0.004)	3.5 ± 0.05 (0.138 ± 0.002)

Reel dimensions in mm (inch)

A	W	N _{min}	W ₁	W _{2 max}
180 (7)	8 (0.315)	60 (2.362)	8.4 ± 2 (0.331 ± 0.079)	14.4 (0.567)
330 (13)	8 (0.315)	60 (2.362)	8.4 ± 2 (0.331 ± 0.079)	14.4 (0.567)

Trockenverpackung und Materialien Dry Packing Process and Materials



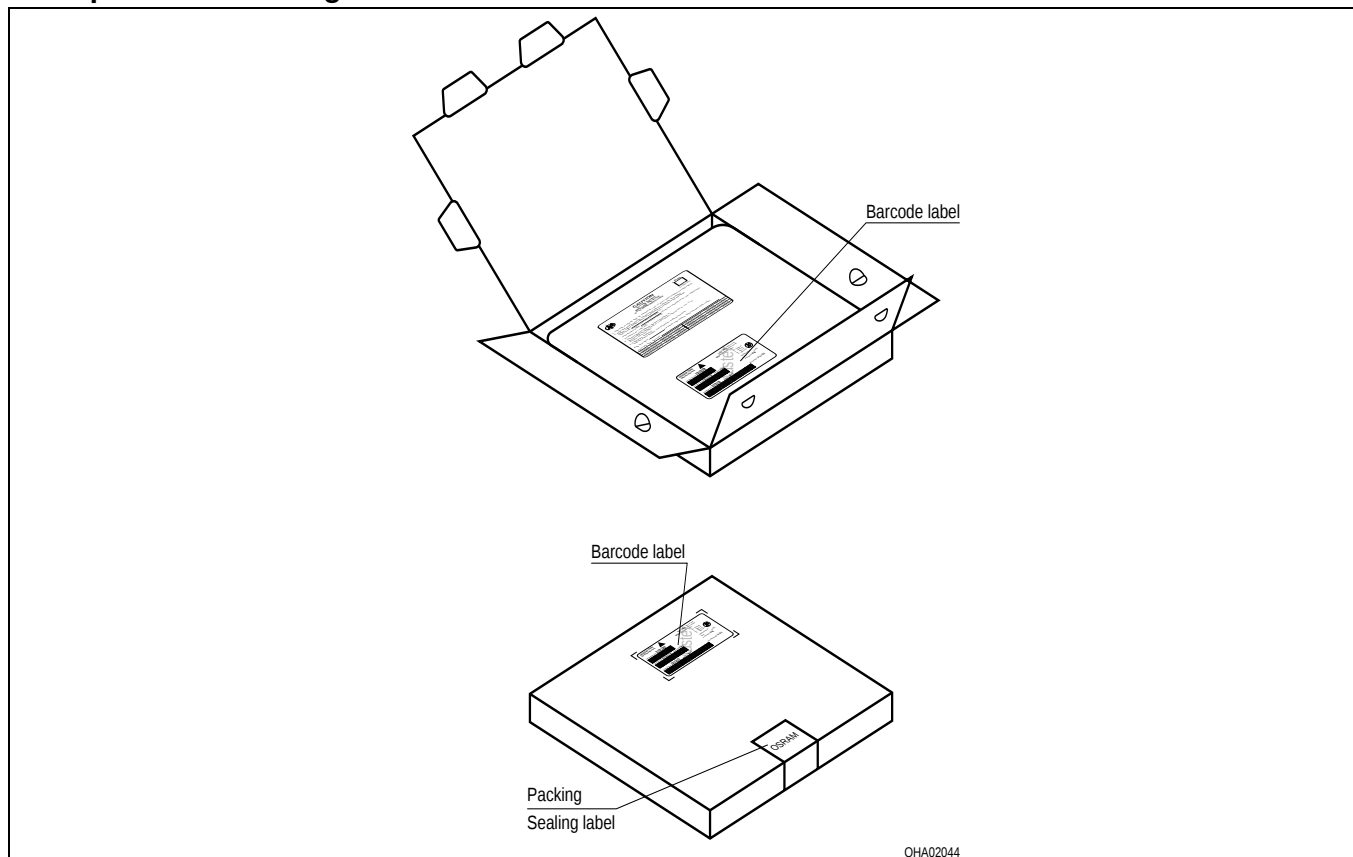
Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte

Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel "Gurtung und Verpackung" unter dem Punkt "Trockenverpackung". Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.

Note: Moisture-sensitive product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.

Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter "Tape and Reel" under the topic "Dry Pack". Here you will also find the normative references like JEDEC.

Kartonverpackung und Materialien Transportation Packing and Materials



Revision History: 2005-03-03

Previous Version: 2004-09-28

Page	Subjects (major changes since last revision)	Date of change
all	Product Discontinuation	2005-03-03

Attention please!

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components^{8) page 16} may only be used in life-support devices or systems^{9) page 16} with the express written approval of OSRAM OS.

Fußnoten:

- ¹⁾ Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von $\pm 11\%$ ermittelt.
- ²⁾ Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
- ³⁾ Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben werden.
- ⁴⁾ R_{thJA} ergibt sich bei Montage auf PC-Board FR 4 (Padgröße $\geq 16 \text{ mm}^2$ je Pad)
- ⁵⁾ Wellenlängen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von $\pm 1 \text{ nm}$ ermittelt.
- ⁶⁾ Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von $\pm 0,1 \text{ V}$ ermittelt.
- ⁷⁾ Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch).
- ⁸⁾ Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.
- ⁹⁾ Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
(a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder
(b) für die Lebenserhaltung bestimmt.
Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

Remarks:

- ¹⁾ Brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of $\pm 11\%$.
- ²⁾ Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice.
- ³⁾ Driving the LED in reverse direction is suitable for short term application.
- ⁴⁾ R_{thJA} results from mounting on PC board FR 4 (pad size $\geq 16 \text{ mm}^2$ per pad)
- ⁵⁾ Wavelengths are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of $\pm 1 \text{ nm}$.
- ⁶⁾ Forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of $\pm 0.1 \text{ V}$.
- ⁷⁾ Dimensions are specified as follows: mm (inch).
- ⁸⁾ A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.
- ⁹⁾ Life support devices or systems are intended
(a) to be implanted in the human body
or
(b) to support and/or maintain and sustain human life.
If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

Published by
OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg
www.osram-os.com
© All Rights Reserved.